

事業概要

3月31日に終了した会計年度

※2013年3月期の数値については、「従業員給付」(IAS第19号平成23年6月16日)の遡及適用後の数値となっています。

ICT分野において、各種サービスを提供するとともに、これらを支える最先端、高性能かつ高品質の製品および電子デバイスの開発、製造、販売から保守運用までを総合的に提供する、トータルソリューションビジネスを行っています。

売上高／売上高構成比*

売上高*の主要製品別内訳

テクノロジーソリューション

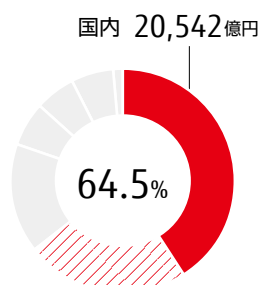


2WAYタワー型サーバ
「PRIMERGY TX300 S8」

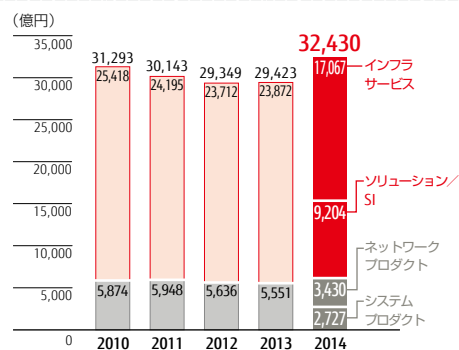


明石システムセンター新棟外観

32,430 億円



海外 11,887 億円



(3月31日に終了した会計年度)

■ サービス
■ システムプラットフォーム

* セグメント間の内部売上高を含む

ユビキタスソリューション



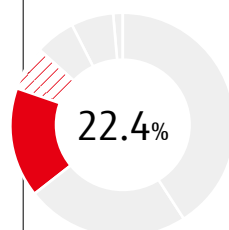
女性を輝かせるパソコン
「Floral Kiss」
(LIFEBOOK CH75/R)



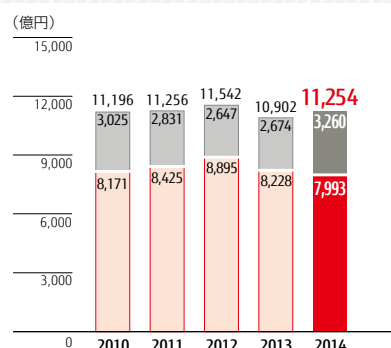
スマートフォン最高レベル
の文字入力を実現
「ARROWS NX F-05F」

11,254 億円

海外 3,310 億円



国内 7,944 億円



(3月31日に終了した会計年度)

■ PC/携帯電話
■ モバイルウェア

* セグメント間の内部売上高を含む

デバイスソリューション



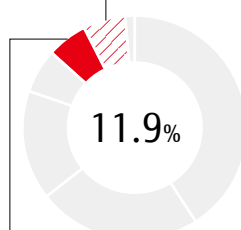
SRAMの置き換えが可能な
不揮発性メモリ 4メガビット
FRAM「MB85R4M2T」



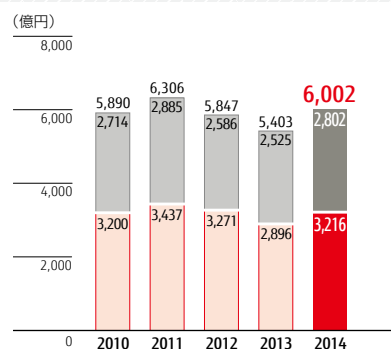
優れた低自己放電特性により期待
寿命5年を実現した「薄形リチウム
一次電池」

6,002 億円

海外 3,083 億円



国内 2,919 億円



(3月31日に終了した会計年度)

■ LSI
■ 電子部品

* セグメント間の内部売上高を含む

営業利益(損失)／売上高営業利益率



事業内容

サービス…ITシステムのコンサルティング、構築などを行うソリューション/SIと、アウトソーシング(情報システムの一括運用管理)などを中心とするインフラサービスを提供しています。

システムプラットフォーム…ITシステムの基盤となるサーバやストレージシステムなどのシステムプロダクトと、携帯電話基地局や光伝送システムなどの通信インフラを提供するネットワークプロダクトを提供しています。

主要製品・サービス

サービス

ソリューション/SI…システムインテグレーション(システム構築、業務アプリケーション)、コンサルティング、フロントテクノロジー(ATM、POSシステム等)

インフラサービス…アウトソーシングサービス(データセンター、ICT運用管理、アプリケーション運用・管理、ビジネスプロセスアウトソーシング等)、クラウドサービス(IaaS、PaaS、SaaS等)、ネットワークサービス(ビジネスネットワーク、インターネット・モバイルコンテンツ配信)、システムサポートサービス(情報システムおよびネットワークの保守・監視サービス)、セキュリティソリューション(情報システムおよびネットワーク設置工事)

システムプラットフォーム

システムプロダクト…各種サーバ(メインフレーム、UNIXサーバ、基幹IAサーバ、PCサーバ)、ストレージシステム、各種ソフトウェア(OS、ミドルウェア)

ネットワークプロダクト…ネットワーク管理システム、光伝送システム、携帯電話基地局



パソコンは国内一貫体制によって、カスタマイズなどの対応が可能なデスクトップPC、ノートブックPC、防水・防塵タブレット端末など、高品質・高付加価値製品を提供しています。

携帯電話は、最先端の高速CPUを搭載したハイエンド・スマートフォンや、見やすさ・聞きやすさ・使いやすさを追求した「らくらくホンシリーズ」を展開しています。

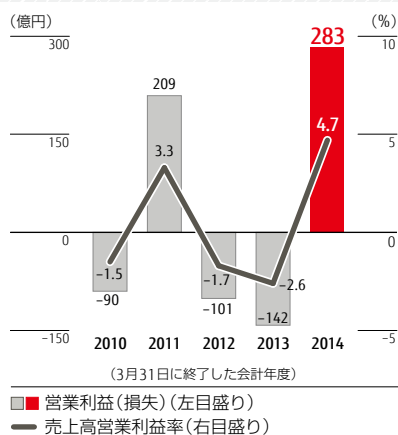
モバイルウェアは、スマートフォンと連携してドライブがより楽しく、誰もが気持ちよく使いこなせるカーナビをはじめ「ツナガル」製品で多様なニーズにお応えします。

パソコン／携帯電話

パソコン
携帯電話

モバイルウェア

オーディオ・ナビゲーション機器、移動通信機器、自動車用電子機器



デバイスソリューションは、LSIと電子部品から構成されています。当社グループの半導体事業会社である富士通セミコンダクターがデジタル家電や自動車、携帯電話、サーバなどに搭載されるLSIを提供しています。また、上場連結子会社である新光電気工業、富士通コンポーネント、FDKなどが、半導体パッケージをはじめとする電子部品のほか、電池、リレー、コネクタなどの機構部品を提供しています。

LSI

LSI

電子部品

半導体パッケージ、電池、機構部品(リレー、コネクタ等)、光送受信モジュール、プリント板